

Handbuch

HIMax®

X-SB 01

Systembusmodul



Alle in diesem Handbuch genannten HIMA Produkte sind mit dem Warenzeichen geschützt. Dies gilt ebenfalls, soweit nicht anders vermerkt, für weitere genannte Hersteller und deren Produkte.

HIQuad[®]X, HIMax[®], HIMatrix[®], SILworX[®], XMR[®], HICore[®] und FlexSILon[®] sind eingetragene Warenzeichen der HIMA Paul Hildebrandt GmbH.

Alle technischen Angaben und Hinweise in diesem Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen zusammengestellt. Bei Fragen bitte direkt an HIMA wenden. Für Anregungen, z. B. welche Informationen noch in das Handbuch aufgenommen werden sollen, ist HIMA dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten. Ferner behält sich HIMA vor, Aktualisierungen des schriftlichen Materials ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Alle aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse documentation@hima.com angefragt werden.

© Copyright 2019, HIMA Paul Hildebrandt GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

HIMA Paul Hildebrandt GmbH Postfach 1261 68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0
Fax: +49 6202 709-107
E-Mail: info@hima.com

Revisions-	Änderungen	Art der Änderung	
index		technisch	redaktionell
4.00	Neue Ausgabe zu SILworX V4	Х	X
6.00	Aktualisierte Ausgabe zu SILworX V6 Neu: Kapitel 3.7 Geändert: Kapitel 3.4.6, 3.4.6, 3.4.7 und 3.4.10	Х	Х
10.00	Aktualisierte Ausgabe zu SILworX V10	Х	Х
10.01	Geändert: Beschreibung Kommunikationsanzeige	Х	Х

X-SB 01 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Aufbau und Gebrauch des Handbuchs	5
1.2	Zielgruppe	5
1.3	Darstellungskonventionen	6
1.3.1	Sicherheitshinweise	6
1.3.2	Gebrauchshinweise	7
1.4	Safety Lifecycle Services	8
2	Sicherheit	9
2.1	Bestimmungsgemäßer Einsatz	9
2.1.1	Umgebungsbedingungen	9
2.1.2	ESD-Schutzmaßnahmen	9
2.2	Restrisiken	9
2.3	Sicherheitsvorkehrungen	9
2.4	Notfallinformationen	9
3	Produktbeschreibung	10
3.1	Sicherheitsfunktion	10
3.1.1	Reaktion im Fehlerfall	10
3.2	Lieferumfang	10
3.3	Zertifizierung X-SB 01	10
3.4	Typenschild	11
3.5	Aufbau	12
3.5.1	Blockschaltbild	12
3.5.2	Sicherheitsbezogenes Prozessorsystem	12
3.5.3 3.5.4	Schnittstellen	13 14
3.5. 4 3.5.5	Anzeige Modul-Statusanzeige	16
3.5.6	Redundanzanzeige	17
3.5.7	Rack-Verbindungsanzeige	18
3.5.8	Steckplatzanzeige	18
3.5.9	Diagnoseanzeige	18
3.5.10 3.6	Kommunikationsanzeige Produktdaten	19 20
3.7	Connector Boards	21
3.7.1	Anschlussbelegung	21
4	Inbetriebnahme	22
-		
4.1	Montage	22
4.2	Einbau und Ausbau des Moduls	22
4.2.1	Modul einbauen und ausbauen	23
4.3	Konfiguration des Moduls in SILworX	25
4.3.1 4.3.2	Register Modul Register Routings	26 28
7.0.2	Nogrator Nouthings	20

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 3 von 40

	V 0D 0
nhaltsverzeichnis	X-SB 0
IIIIdiləveizeiciiiiə	V-0D 0

5	Betrieb	29
5.1	Bedienung	29
5.2	Diagnose	29
6	Instandhaltung	30
6.1 6.1.1 6.1.2	Instandhaltungsmaßnahmen Wiederholungsprüfung (Proof-Test) Laden weiterentwickelter Betriebssysteme	30 30 30
7	Außerbetriebnahme	31
8	Transport	32
9	Entsorgung	33
	Anhang	35
	Glossar	35
	Abbildungsverzeichnis	36
	Tabellenverzeichnis	37
	Index	38

Seite 4 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 1 Einleitung

1 Einleitung

Das vorliegende Handbuch beschreibt die technischen Eigenschaften des Moduls und seine Verwendung. Das Handbuch enthält Informationen über die Installation, die Inbetriebnahme und die Konfiguration in SILworX.

1.1 Aufbau und Gebrauch des Handbuchs

Der Inhalt dieses Handbuchs ist Teil der Hardware-Beschreibung des programmierbaren elektronischen Systems HIMax.

Das Handbuch ist in folgende Hauptkapitel gegliedert:

- Einleitung
- Sicherheit
- Produktbeschreibung
- Inbetriebnahme
- Betrieb
- Instandhaltung
- Außerbetriebnahme
- Transport
- Entsorgung

Zusätzlich sind die folgenden Dokumente zu beachten:

Dokument	Inhalt	Dokumenten-Nr.
HIMax Systemhandbuch	Hardware-Beschreibung HIMax System	HI 801 000 D
HIMax Sicherheitshandbuch	Sicherheitsfunktionen des HIMax Systems	HI 801 002 D
HIMax Wartungshandbuch	Beschreibung wichtiger Tätigkeiten zum Betrieb und Wartung	HI 801 170 D
Kommunikationshandbuch	Beschreibung der safe ethernet Kommunikation und der verfüg- baren Protokolle	HI 801 100 D
Automation Security Hand- buch	Beschreibung von Automation Security Aspekten bei HIMA Sys- temen	HI 801 372 D
SILworX Erste Schritte Handbuch	Einführung in SILworX	HI 801 102 D
SILworX Online-Hilfe (OLH)	SILworX Bedienung	

Tabelle 1: Zusätzlich geltende Handbücher

Die aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse <u>documentation@hima.com</u> angefragt werden. Für registrierte Kunden stellt HIMA die Produktdokumentationen unter https://www.hima.com/de/downloads/ bereit.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument wendet sich an Planer, Projekteure und Programmierer von Automatisierungsanlagen sowie Personen, die zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der Anlagen und Systeme berechtigt sind. Vorausgesetzt werden spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet der sicherheitsbezogenen Automatisierungssysteme.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 5 von 40

1 Einleitung X-SB 01

1.3 Darstellungskonventionen

Zur besseren Lesbarkeit und zur Verdeutlichung gelten in diesem Dokument folgende Schreibweisen:

Fett Hervorhebung wichtiger Textteile.

Bezeichnungen von Schaltflächen, Menüpunkten und Registern im

Programmierwerkzeug, die angeklickt werden können.

Kursiv Parameter und Systemvariablen, Referenzen.

Courier Wörtliche Benutzereingaben.

RUN Bezeichnungen von Betriebszuständen (Großbuchstaben). Kap. 1.2.3 Querverweise sind Hyperlinks, auch wenn sie nicht besonders

gekennzeichnet sind.

Im elektronischen Dokument (PDF): Wird der Mauszeiger auf einen Hyperlink positioniert, verändert er seine Gestalt. Bei einem Klick springt

das Dokument zur betreffenden Stelle.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise sind besonders gekennzeichnet.

1.3.1 Sicherheitshinweise

Um ein möglichst geringes Risiko zu gewährleisten, sind die Sicherheitshinweise unbedingt zu befolgen.

Die Sicherheitshinweise im Dokument sind wie folgt dargestellt.

- Signalwort: Warnung, Vorsicht, Hinweis.
- Art und Quelle des Risikos.
- Folgen bei Nichtbeachtung.
- Vermeidung des Risikos.

Die Bedeutung der Signalworte ist:

- Warnung: Bei Missachtung droht schwere K\u00f6rperverletzung bis Tod.
- Vorsicht: Bei Missachtung droht leichte K\u00f6rperverletzung.
- Hinweis: Bei Missachtung droht Sachschaden.

SIGNALWORT



Art und Quelle des Risikos! Folgen bei Nichtbeachtung. Vermeidung des Risikos.

HINWEIS



Art und Quelle des Schadens! Vermeidung des Schadens.

Seite 6 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 1 Einleitung

1.3.2 Gebrauchshinweise Zusatzinformationen sind nach folgendem Beispiel aufgebaut: An dieser Stelle steht der Text der Zusatzinformation. Nützliche Tipps und Tricks erscheinen in der Form: TIPP An dieser Stelle steht der Text des Tipps.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 7 von 40

1 Einleitung X-SB 01

1.4 Safety Lifecycle Services

HIMA unterstützt Sie in allen Phasen des Sicherheitslebenszyklus der Anlage: Von der Planung, der Projektierung, über die Inbetriebnahme, bis zur Aufrechterhaltung der Sicherheit.

Für Informationen und Fragen zu unseren Produkten, zu Funktionaler Sicherheit und zu Automation Security stehen Ihnen die Experten des HIMA Support zur Verfügung.

Für die geforderte Qualifizierung gemäß Sicherheitsstandards, führt HIMA produkt- oder kundenspezifische Seminare in eigenen Trainingszentren, oder bei Ihnen vor Ort durch. Das aktuelle Seminarangebot zu Funktionaler Sicherheit, Automation Security und zu HIMA Produkten finden Sie auf der HIMA Webseite.

Safety Lifecycle Services:

Onsite+ / Vor-Ort-Engineering In enger Abstimmung mit Ihnen führt HIMA vor Ort Änderungen oder

Erweiterungen durch.

Startup+ / Vorbeugende Wartung

HIMA ist verantwortlich für die Planung und Durchführung der vorbeugenden Wartung. Wartungsarbeiten erfolgen gemäß der Herstel-

lervorgabe und werden für den Kunden dokumentiert.

Lifecycle+ / Lifecycle-Management

Im Rahmen des Lifecycle-Managements analysiert HIMA den aktuellen Status aller installierten Systeme und erstellt konkrete Empfeh-

lungen zu Wartung, Upgrade und Migration.

Hotline+ / 24-h-Hotline HIMA Sicherheitsingenieure stehen Ihnen für Problemlösung rund

um die Uhr telefonisch zur Verfügung.

Standby+ / 24-h-Rufbereitschaft Fehler, die nicht telefonisch gelöst werden können, werden von HI-MA Spezialisten innerhalb vertraglich festgelegter Zeitfenster bear-

beitet.

Logistic+/ 24-h-Ersatzteilservice HIMA hält notwendige Ersatzteile vor und garantiert eine schnelle

und langfristige Verfügbarkeit.

Ansprechpartner:

Safety Lifecycle Services

https://www.hima.com/de/unternehmen/ansprechpartner-weltweit/

Technischer Support

https://www.hima.com/de/produkte-services/support/

Seminarangebot

https://www.hima.com/de/produkte-services/seminarangebot/

Seite 8 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 2 Sicherheit

2 Sicherheit

Sicherheitsinformationen, Hinweise und Anweisungen in diesem Dokument unbedingt lesen. Das Produkt nur unter Beachtung aller Richtlinien und Sicherheitsrichtlinien einsetzen.

Dieses Produkt wird mit SELV oder PELV betrieben. Vom Produkt selbst geht kein Risiko aus. Einsatz im Ex-Bereich nur mit zusätzlichen Maßnahmen erlaubt.

2.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz

HIMax Komponenten sind zum Aufbau von sicherheitsbezogenen Steuerungssystemen vorgesehen.

Für den Einsatz der Komponenten im HIMax System sind die nachfolgenden Bedingungen einzuhalten.

2.1.1 Umgebungsbedingungen

Die in diesem Handbuch genannten Umgebungsbedingungen sind beim Betrieb des HIMax Systems einzuhalten. Die Umgebungsbedingungen sind in den Produktdaten aufgelistet.

2.1.2 ESD-Schutzmaßnahmen

Nur Personal, das Kenntnisse über ESD-Schutzmaßnahmen besitzt, darf Änderungen oder Erweiterungen des Systems oder den Austausch von Komponenten durchführen.

HINWEIS



Schäden am HIMax System durch elektrostatische Entladung!

- Für die Arbeiten einen antistatisch gesicherten Arbeitsplatz benutzen und ein Erdungsband tragen.
- Bei Nichtbenutzung Komponente elektrostatisch geschützt aufbewahren, z. B. in der Verpackung.

2.2 Restrisiken

Von einem HIMA System selbst geht kein Risiko aus.

Restrisiken können ausgehen von:

- Fehlern in der Projektierung
- Fehlern im Anwenderprogramm
- Fehlern in der Verdrahtung

2.3 Sicherheitsvorkehrungen

Am Einsatzort geltende Sicherheitsbestimmungen beachten und vorgeschriebene Schutzausrüstung tragen.

2.4 Notfallinformationen

Ein HIMA System ist Teil der Sicherheitstechnik einer Anlage. Der Ausfall einer Steuerung bringt die Anlage in den sicheren Zustand.

Im Notfall ist jeder Eingriff, der die Sicherheitsfunktion des HIMA Systems verhindert, verboten.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 9 von 40

3 Produktbeschreibung X-SB 01

3 Produktbeschreibung

Das Systembusmodul X-SB 01 ist für den Einsatz im programmierbaren elektronischen System (PES) HIMax bestimmt.

Zu den Aufgaben des Moduls gehören:

- Verbindungen zwischen den Modulen herstellen.
- Verbindungen zu anderen Basisträgern herstellen, in Linien- oder Netz-Struktur, siehe Systemhandbuch HI 801 000 D.
- Verwaltung der Rack-ID und SRS der Module.
- Bereitstellung der Schnittstelle zum Programmiergerät (PADT).

Das Modul ist nur auf den Steckplätzen 1 und 2 des Basisträgers einsetzbar.

Mit einem Modul im Basisträger arbeitet das HIMax System mit nur einem Systembus (Mono-Betrieb). Mit zwei Modulen arbeitet das HIMax System über zwei redundante Systembusse (Redundanz-Betrieb).

HIMA empfiehlt den Redundanz-Betrieb (Standard), um die hohe Verfügbarkeit des HIMax Systems auszunutzen.

Das Modul ist TÜV zertifiziert für sicherheitsbezogene Anwendungen bis SIL 3 (IEC 61508, IEC 61511, IEC 62061 und EN 50156), Kat. 4 und PL e (EN ISO 13849-1) und SIL 4 (EN 50126, EN 50128 und EN 50129).

3.1 Sicherheitsfunktion

Das Modul überträgt die Daten mittels sicherheitsbezogenem Protokoll.

Die Sicherheitsfunktion ist gemäß SIL 3 ausgeführt.

3.1.1 Reaktion im Fehlerfall

Bei Störung auf einem Systembus erfolgt die Busverbindung über den redundanten Systembus, sofern beide Systembusse eingerichtet wurden.

Bei Mono-Betrieb ist die Verfügbarkeit des redundanten Systembusses nicht gegeben.

3.2 Lieferumfang

Das Modul benötigt zum Betrieb ein passendes Connector Board. Die Connector Boards für die Systembusmodule sind im Basisträger fest eingebaut und werden mit diesem ausgeliefert, siehe Kapitel 3.7.

3.3 Zertifizierung X-SB 01

Die Normen, nach denen das Modul und das HIMax System geprüft und zertifiziert sind, können dem HIMax Sicherheitshandbuch HI 801 002 D entnommen werden.

Die Zertifikate und die EU-Baumusterprüfbescheinigung befinden sich auf der HIMA Webseite.

Seite 10 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

3.4 Typenschild

Das Typenschild enthält folgende wichtige Angaben:

- Produktname
- Prüfzeichen
- Barcode (2D-Code oder Strichcode)
- Teilenummer (Part-No.)
- Hardware-Revisionsindex (HW-Rev.)
- Betriebssystem-Revisionsindex (OS-Rev.)
- Versorgungsspannung (Power)
- Ex-Angaben (wenn zutreffend)
- Produktionsjahr (Prod-Year:)



Bild 1: Typenschild exemplarisch

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 11 von 40

3.5 Aufbau

Wesentliche Funktionseinheiten des Moduls sind:

- Sicherheitsbezogenes Prozessorsystem.
- Systembus-Controller und Schnittstellen.

LEDs zeigen den Status auf der Anzeige an, siehe Kapitel 3.5.4.

3.5.1 Blockschaltbild

Nachfolgendes Blockschaltbild zeigt die Struktur des Moduls:

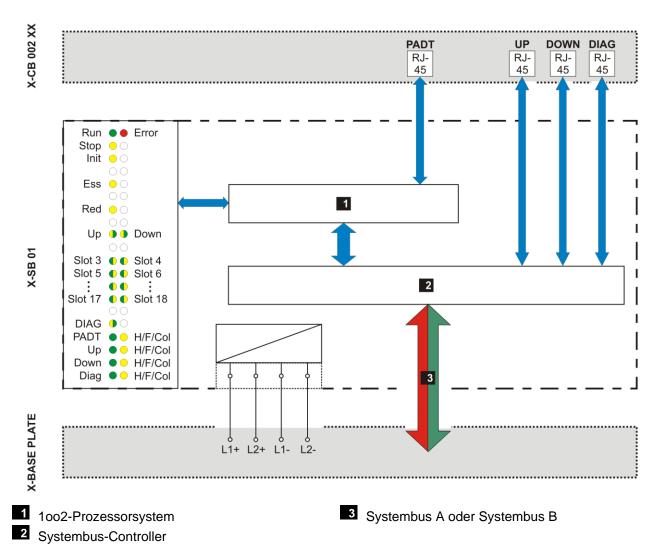


Bild 2: Blockschaltbild

3.5.2 Sicherheitsbezogenes Prozessorsystem

Das sicherheitsbezogene 1002-Prozessorsystem steuert und überwacht einen Systembus des HIMax Systems. Das Modul im Steckplatz 1 des Racks steuert und überwacht den Systembus A und das Modul in Steckplatz 2 den Systembus B.

Betriebssystem und Fehlercodehistorie sind in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt, der über Diagnose in dem Programmierwerkzeug SILworX ausgelesen werden kann.

Seite 12 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

1

3.5.3 Schnittstellen

Das zum Modul zugehörige Connector Board ist mit den folgenden Schnittstellen ausgestattet:

- Einer Service-Schnittstelle (PADT).
- Zwei Systembus-Schnittstellen (UP, DOWN).
- Einer Diagnose-Schnittstelle (DIAG), für zukünftige Anwendungen.

Service-Schnittstelle PADT

Die Service-Schnittstelle dient dem Anschluss des Programmiergerätes. Über die Service-Schnittstelle können sowohl das Anwenderprogramm in das Prozessormodul als auch die Betriebssysteme in die einzelnen Module geladen werden.

Service-Schnittstelle PADT			
Anzahl	1		
Übertragungsstandard	10BASE-T/100BASE-Tx, Halb- und Vollduplex		
Auto Negotiation	Ja		
Auto-Crossover	Nein		
Anschlussbuchse	RJ-45		
IP-Adresse	Frei konfigurierbar 1)		
Subnet Mask	Frei konfigurierbar 1)		
Allgemein gültige Regeln für die Vergabe von IP-Adressen und Subnet Masks müssen beachtet werden.			

Tabelle 2: Technische Daten der Service-Schnittstelle

Die Service-Schnittstelle hat kein Auto-Crossover. Bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung Crossover-Kabel verwenden.

Systembus-Schnittstellen UP, DOWN

Die Systembus-Schnittstellen dienen der Verbindung zu weiteren Basisträgern im HIMax System und werden im Programmierwerkzeug SILworX parametriert. Für die Verbindungen zwischen den Schnittstellen müssen Kabel verwendet werden, die dem Ethernet Megabit-Standard (mindestens CAT 5e Kabel) entsprechen.

Systembus-Schnittstellen				
Anzahl	2			
Übertragungsstandard	1000BASE-T, Halb- und Vollduplex			
Auto Negotiation	Ja			
Auto-Crossover	Ja			
Anschlussbuchse	RJ-45			
Beschriftung	UP, DOWN			

Tabelle 3: Technische Daten Systembus-Schnittstelle

Diagnose-Schnittstelle DIAG

Bei Linien-Struktur ist die Diagnose-Schnittstelle für zukünftige Anwendungen reserviert.

Beim Aufbau von Netzstrukturen dient die Schnittstelle DIAG als Verbindung zu weiteren Basisträgern. Die Anschlüsse UP, DOWN und DIAG sind in diesem Fall gleichwertig.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 13 von 40

3.5.4 Anzeige

Nachfolgende Abbildung zeigt die Frontansicht des Moduls mit den LEDs.

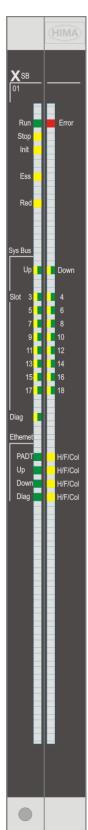


Bild 3: Frontansicht mit LEDs

Seite 14 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

Die LEDs zeigen den Betriebszustand des Moduls an. Dabei sind alle LEDs im Zusammenhang zu betrachten. Die LEDs des Moduls sind in folgende Kategorien unterteilt:

- Modul-Statusanzeige (Run, Error, Stop, Init)
- Redundanzanzeige (Ess, Red)
- Rack-Verbindungsanzeige (Up, Down)
- Steckplatzanzeige (Slot 3 ... 18)
- Diagnoseanzeige (Diag)
- Kommunikationsanzeige (Ethernet)

Nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung erfolgt immer ein LED-Test, bei dem alle LEDs für mindestens 2 s leuchten. Bei zweifarbigen LEDs erfolgt während des Tests einmalig ein Farbwechsel.

Definition der Blinkfrequenzen

In der folgenden Tabelle sind die Blinkfrequenzen definiert:

Definition	Blinkfrequenz
Blinken1	Lang (600 ms) an, lang (600 ms) aus.
Blinken2	Kurz (200 ms) an, kurz (200 ms) aus, kurz (200 ms) an, lang (600 ms) aus.
Blinken-x	Ethernet-Kommunikation: Aufblitzen im Takt der Datenübertragung.

Tabelle 4: Blinkfrequenzen der LEDs

Einige LEDs signalisieren Warnungen (Ein) und Fehler (Blinken1), siehe nachfolgende Tabellen. Die Anzeige von Fehlern hat Priorität gegenüber der Anzeige von Warnungen. Bei der Anzeige von Fehlern können Warnungen nicht angezeigt werden.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 15 von 40

3.5.5 Modul-Statusanzeige

Diese LEDs sind oben auf der Frontplatte angeordnet.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
Run	Grün	Ein	 RUN, Normalbetrieb.
			Der Notfall-Loader ist aktiv.
		Blinken1	Das Modul ist im Zustand
			STOPP / BS WIRD GELADEN.
		Aus	Das Modul ist nicht im Zustand RUN oder STOPP.
Error	Rot	Ein	Systemwarnung, z. B.:
			Fehlende Lizenz für Zusatzfunktionen
			(Kommunikationsprotokolle), Testbetrieb.
			Temperaturwarnung.
		Blinken1	Systemfehler, z. B.:
			 Durch Selbsttest festgestellter interner Modulfehler,
			z. B. Hardware-Fehler oder Fehler der
			Spannungsversorgung. • Fehler der Systemkonfiguration
			Fehler der Systemkonfiguration.Fehler beim Laden des Betriebssystems.
			Der Notfall-Loader ist aktiv.
		Aus	Es wurden keine Fehler festgestellt.
Stop	Gelb	Ein	Das Modul ist im Zustand
Ciop	00.0		STOPP / GÜLTIGE KONFIGURATION.
			 Der Notfall-Loader ist aktiv.
		Blinken1	Modul in einem der folgenden Zustände:
			 STOPP / FEHLERHAFTE KONFIGURATION.
			STOPP / BS WIRD GELADEN.
		Aus	Das Modul ist in keinem der beschriebenen Zustände.
Init	<mark>Gelb</mark>	Ein	 Das Modul ist im Zustand INIT.
			Der Notfall-Loader ist aktiv.
		Blinken1	Modul in einem der folgenden Zustände:
			■ LOCKED.
			 STOPP / BS WIRD GELADEN.
		Aus	Das Modul ist in keinem der beschriebenen Zustände.

Tabelle 5: Modul-Statusanzeige

Seite 16 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

3.5.6 Redundanzanzeige

Diese LEDs befinden sich unterhalb der Modul-Statusanzeige.

LED	Farbe	Status	Bedeutung	
Ess	Gelb	Ein	 Modul nicht ziehen! Nur ein Systembusmodul ist parametriert und nur ein responsible Systembusmodul ist erreichbar. (Entspricht der Konfiguration oder dem Reparaturfall) Der Notfall-Loader ist aktiv. 	
		Blinken1	Modul nicht ziehen! Systembusmodul ist für den Systembetrieb erforderlich (essential). Nur ein Systembusmodul im System ist responsible, obwohl zwei Systembusmodule parametriert sind.	
		Aus	Systembusmodul ist nicht essential. Das Systembusmodul darf nur gezogen werden, wenn es nicht essential ist und zusätzlich als redundant im Rack erkannt wird (LED <i>Red</i> ein). Vor dem Ziehen ist die Konfiguration zu überprüfen!	
Red	Gelb	Ein	Redundanz-Betrieb, Systembusmodul arbeitet redundant. Redundantes Systembusmodul verteilt periodisch die im System gültige System/Rack ID. (Abgleich der System/Rack-IDs war erfolgreich) Der Notfall-Loader ist aktiv.	
		Blinken1 Aus	Redundantes Systembusmodul meldet ungültige Rack-ID. Systembusmodul nicht im redundanten Betrieb!	

Tabelle 6: Redundanzanzeige

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 17 von 40

3.5.7 Rack-Verbindungsanzeige

Die LEDs für die Rack-Verbindungsanzeige sind mit Sys Bus überschrieben.

LED	Farbe	Status	Bedeutung		
Bei Systembus-Struktur Linie					
Up	Grün	Ein	Logische und physikalische Verbindung zu einem Systembusmodul in einem anderen Basisträger.		
	Gelb	Blinken1	Nur physikalische Verbindung zu einem Systembusmodul in einem anderen Basisträger.		
	Aus	Aus	Keine Verbindung zu einem anderen Systembusmodul.		
Down	Grün	Ein	Logische und physikalische Verbindung zu Systembusmodul in einem anderen Basisträger.		
	Gelb	Blinken1	Nur physikalische Verbindung zu einem Systembusmodul in einem anderen Basisträger.		
	Aus	Aus	Keine Verbindung zu einem anderen Systembusmodul.		
Diag	-	-	Keine Funktion.		
Bei Syste	mbus-Stru	ktur <i>Netz</i>			
Up	Grün	Ein	Logische und physikalische Verbindung zu einem Systembusmodul in einem anderen Basisträger. Es besteht eine mittelbare oder unmittelbare Verbindung mit einem responsible Systembusmodul im Basisträger 0 oder 1.		
		Blinken1	Transiente Störung auf dem Systembus.		
	Gelb	Ein	Logische und physikalische Verbindung zu einem Systembusmodul in einem anderen Basisträger. Es besteht keine mittelbare oder unmittelbare Verbindung mit einem <i>responsible</i> Systembusmodul im Basisträger 0 oder 1.		
		Blinken1	Nur physikalische Verbindung zu einem Systembusmodul in einem anderen Basisträger.		
	Aus	Aus	Keine Verbindung zu einem anderen Systembusmodul.		
Down			wie bei <i>Up</i> .		
Diag			wie bei <i>Up.</i>		

Tabelle 7: Rack-Verbindungsanzeige

Bei Systembus-Struktur *Netz* weisen die grün leuchtenden LEDs *Up*, *Down*, *Diag* den Weg zum *responsible* Systembusmodul. Gelb leuchtende LEDs *Up*, *Down*, *Diag* zeigen eine einwandfreie Verbindung an, die vom *responsible* Systembusmodul weg führt. Für ein Systembusmodul ist es ein normaler Zustand, wenn mehrere dieser LEDs gelb leuchten.

3.5.8 Steckplatzanzeige

Die LEDs für die Steckplatzanzeige finden sich ab der Markierung Slot.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
3 18	Grün	Ein	Modul in Steckplatz X gesteckt, logische Verbindung hergestellt.
	Gelb	Blinken1	Modul in Steckplatz X gesteckt, logische Verbindung nicht hergestellt.
	Aus	Aus	Steckplatz X nicht belegt.

Tabelle 8: Steckplatzanzeige

3.5.9 Diagnoseanzeige

Diagnoseanzeige für zukünftige Anwendungen reserviert!

Seite 18 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

3.5.10 Kommunikationsanzeige

Die LEDs der Kommunikationsanzeige sind mit Ethernet überschrieben.

Abweichend von den Prozessormodulen und dem Kommunikationsmodul gilt für die Beschreibung der Kommunikationsanzeige folgende Tabelle:

LED	Farbe	Status	Bedeutung	
PADT	Grün	Blinken-x	Kommunikation auf der Schnittstelle.	
		Aus	Kein PADT angeschlossen.	
H/F/Col	Gelb	Ein	Verbindung hergestellt.	
(PADT) 1)		Blinken1	IP-Adressenkonflikt festgestellt.	
		Aus	Keine Verbindung.	
Up,	Grün	Ein	Vollduplex-Betrieb der Ethernet Leitung.	
Down,		Blinken-x	Kollision auf der Ethernet Leitung.	
Diag		Aus	Halbduplex-Betrieb der Ethernet Leitung.	
H/F/Col (Up) 1)	Gelb	Ein	Systembusmodul angeschlossen, physikalische Verbindung hergestellt.	
		Blinken-x	Kommunikation auf der Schnittstelle.	
		Aus	Kein Systembusmodul angeschlossen.	
H/F/Col Gelb (Down) 1)		Ein	Systembusmodul angeschlossen, physikalische Verbindung hergestellt.	
		Blinken-x	Kommunikation auf der Schnittstelle.	
		Aus	Kein Systembusmodul angeschlossen.	
H/F/Col (Diag) 1)	Gelb	Ein	Diagnose-Gerät angeschlossen, physikalische Verbindung hergestellt.	
		Blinken-x	Kommunikation auf der Schnittstelle.	
		Aus	Kein Diagnose-Gerät angeschlossen.	

Die Beschreibung gilt gemäß der Anordnung der LEDs auf dem Modul von oben nach unten. In Klammern ist die Bezeichnung der rechten LED mit aufgeführt.

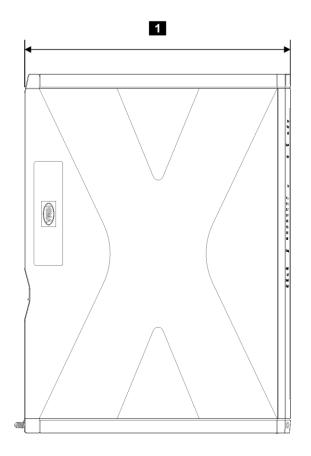
Tabelle 9: Kommunikationsanzeige

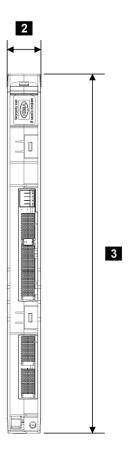
HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 19 von 40

3.6 Produktdaten

Allgemein		
Versorgungsspannung	24 VDC, -15 +20 %, w _s ≤ 5 %,	
	SELV, PELV	
Stromaufnahme	0,65 A bei 24 VDC	
Zykluszeit des Moduls	2 ms	
Schutzklasse	Schutzklasse III nach IEC/EN 61131-2	
Umgebungstemperatur	0 +60 °C	
Transport- und Lagertemperatur	-40 +85 °C	
Feuchtigkeit	Max. 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend	
Verschmutzung	Verschmutzungsgrad II nach IEC/EN 60664-1	
Aufstellhöhe	< 2000 m	
Schutzart	IP20	
Abmessungen (H x B x T) in mm	310 x 29,2 x 230	
Masse	Ca. 1,2 kg	

Tabelle 10: Produktdaten





1 Tiefe: 230 mm 2 Breite: 29,2 mm

Bild 4: Ansichten

3 Höhe: 310 mm

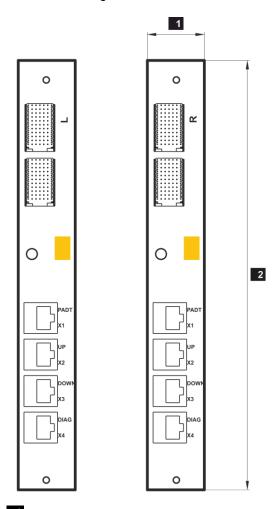
Seite 20 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

3.7 Connector Boards

Die Connector Boards verbinden die Systembusmodule mit den Ethernet-Schnittstellen. Im Basisträger sind zwei Connector Boards fest eingebaut, ein linkes (L) für den Steckplatz 1 und ein rechtes (R) für den Steckplatz 2. Die Connector Boards enthalten Informationen über die Anzahl der einsteckbaren Module (10, 15, 18) im Basisträger, sowie die zugehörige Slot-ID.

3.7.1 Anschlussbelegung

Die Bezeichnung der Schnittstellen ist auf den Connector Boards aufgedruckt.



1 Breite: 29,2 mm 2 Höhe: 220 mm

Bild 5: Connector Boards

Bezeichnung	Beschreibung		
Externe Schnittstelle			
PADT (X1)	Anschluss für Programmiergerät		
Externe Systembus-Schnittstellen			
UP (X2)	Anschluss für weitere HIMax Basisträger		
DOWN (X3) Anschluss für weitere HIMax Basisträger			
Externe Diagnose-Schnittstelle			
DIAG (X4)	Anschluss für zukünftige Anwendungen reserviert.		

Tabelle 11: Beschreibung Connector Boards

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 21 von 40

4 Inbetriebnahme X-SB 01

4 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel beschreibt die Installation und die Konfiguration des Moduls. Für weitere Informationen siehe HIMax Systemhandbuch HI 801 000 D.

4.1 Montage

Bei der Montage sind folgende Punkte zu beachten:

- Betrieb nur mit zugehörigen Lüfterkomponenten, siehe Systemhandbuch HI 801 000 D.
- Betrieb nur mit den fest im Basisträger montierten Connector Boards erlaubt, siehe Kapitel 3.7.
- Für Verbindungen zum PADT Crossover-Kabel verwenden, siehe Kapitel 3.5.3.

4.2 Einbau und Ausbau des Moduls

Dieses Kapitel beschreibt den Austausch eines vorhandenen oder das Einsetzen eines neuen Moduls.

Beim Ausbau des Moduls verbleibt das Connector Board im HIMax Basisträger. Dies vermeidet zusätzlichen Verdrahtungsaufwand an den Anschlussklemmen, da alle Feldanschlüsse über das Connector Board des Moduls angeschlossen werden.

Seite 22 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 4 Inbetriebnahme

4.2.1 Modul einbauen und ausbauen

Dieses Kapitel beschreibt den Einbau und Ausbau eines HIMax Moduls. Ein Modul kann eingebaut und ausgebaut werden, während das HIMax System in Betrieb ist.

HINWEIS



Beschädigung von Steckverbindern durch Verkanten! Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Steuerung führen. Modul stets behutsam in den Basisträger einsetzen.

Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Schraubendreher, Schlitz 0,8 x 4,0 mm.
- Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 mm.

Module einbauen:

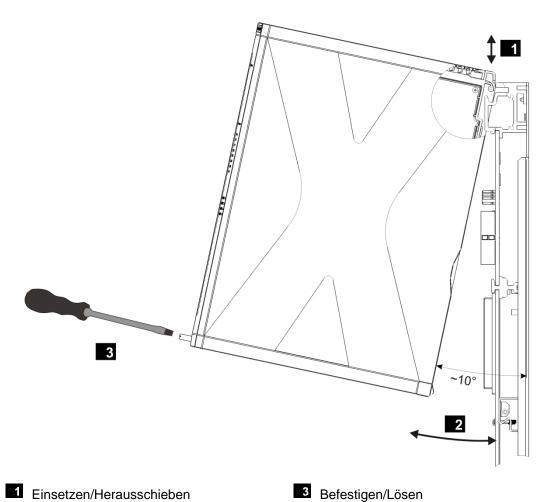
- 1. Abdeckblech des Lüftereinschubs öffnen:
 - ☑ Verriegelungen auf Position open stellen.
 - ☑ Abdeckblech nach oben klappen und in Lüftereinschub einschieben.
- Modul an Oberseite in Einhängeprofil einsetzen, siehe 1.
- 3. Modul an Unterseite in Basisträger schwenken und mit leichtem Druck einrasten lassen, siehe 2.
- 4. Modul festschrauben, siehe 3.
- 5. Abdeckblech des Lüftereinschubs herausziehen und nach unten klappen.
- 6. Abdeckblech verriegeln.

Module ausbauen:

- 1. Abdeckblech des Lüftereinschubs öffnen:
 - ☑ Verriegelungen auf Position open stellen
 - ☑ Abdeckblech nach oben klappen und in Lüftereinschub einschieben
- 2. Schraube lösen, siehe 3.
- 3. Modul an Unterseite aus Basisträger schwenken und mit leichtem Druck nach oben aus Einhängeprofil herausdrücken, siehe 2 und 1.
- 4. Abdeckblech des Lüftereinschubs herausziehen und nach unten klappen.
- 5. Abdeckblech verriegeln.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 23 von 40

4 Inbetriebnahme X-SB 01



1 Einsetzen/Herausschieben

i

2 Einschwenken/Ausschwenken

Bild 6: Modul einbauen und ausbauen

Abdeckblech des Lüftereinschubs während des Betriebs des HIMax Systems nur kurz (< 10 min) öffnen, da dies die Zwangskonvektion beeinträchtigt.

Seite 24 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01 X-SB 01 4 Inbetriebnahme

4.3 Konfiguration des Moduls in SILworX

Das Modul wird im Hardware-Editor des Programmierwerkzeugs SILworX konfiguriert.

Eine wichtige Eigenschaft des Systembusmoduls ist das Attribut *Responsible*. In jedem Systembus (Bus A und Bus B) regelt das verantwortliche (englisch: responsible) Systembusmodul den Zugriff der Prozessormodule auf diesen Bus,

Für den Systembus A ist das Attribut *Responsible* fest dem Systembusmodul in Steckplatz 1 im Rack 0 zugewiesen.

Für den Systembus B wird in den meisten Standardkonfigurationen das Attribut *Responsible* dem Systembusmodul in Steckplatz 2 im Rack 0 zugewiesen. Das Attribut *Responsible* kann aber auch dem Systembusmodul in Steckplatz 2 im Rack 1 zugewiesen werden, falls dort Prozessormodule vorhanden sind.

Weitere Details zur Änderung des Attributs sind dem Systemhandbuch HI 801 000 D zu entnehmen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Systemparameter des Moduls in derselben Reihenfolge wie im Hardware-Editor.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 25 von 40

4 Inbetriebnahme X-SB 01

4.3.1 Register **Modul**

Das Register **Modul** enthält die folgenden Systemparameter des Moduls.

Systemparameter	Beschreibung
Name	Name des Moduls
IP-Adresse	IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle
	Standardwert: 192.168.0.99
Subnet Mask	32-Bit-Adressmaske zur Unterteilung einer IP-Adresse in Netzwerk- und Host-Adresse.
	Standardwert: 255.255.252.0
Speed Modus	Übertragungsgeschwindigkeit:
	■ 10 MBit/s
	■ 100 MBit/s
	• Autoneg
	HIMA empfiehlt, die Standardeinstellung <i>Autoneg</i> bei zu behalten.
Flow-Control Modus	Betriebsweise der Übertragungssteuerung:
	Halbduplex
	VollduplexAutoneg
	HIMA empfiehlt, die Standardeinstellung <i>Autoneg</i> bei zu behalten.
Standard-Schnittstelle	Aktiviert: Schnittstelle wird als Standardschnittstelle für den
	System-Login verwendet.
	Standardeinstellung: Deaktiviert
Default-Gateway	IP-Adresse des Default Gateway
	Standardwert: 0.0.0.0
ARP Aging Time [s]	Ein Systembusmodul speichert die MAC-Adressen seiner
	Kommunikationspartner in einer MAC-/IP-Adresse
	Zuordnungstabelle (ARP-Cache).
	Die MAC-Adresse im ARP-Cache bleibt erhalten, wenn während
	einer Zeitspanne von 1x 2x ARP Aging Time Nachrichten vom
	Kommunikationspartner eintreffen.
	Die MAC-Adresse wird aus dem ARP-Cache gelöscht, wenn
	während einer Zeitspanne von 1x 2x ARP Aging Time keine
	Nachrichten vom Kommunikationspartner eintreffen.
	Der typische Wert für die ARP Aging Time in einem lokalen
	Netzwerk ist 5 300 s.
	Der Inhalt des ARP-Cache kann vom Anwender nicht ausgelesen werden.
	Wertebereich: 1 3600 s
	Standardwert: 60 s
	Hinweis:
	Bei der Verwendung von Routern oder Gateways ARP Aging Time
	an die zusätzlichen Verzögerungen für Hin- und Rückweg
	anpassen (erhöhen).
	Ist die ARP Aging Time zu klein, wird die MAC-Adresse des
	Kommunikationspartners im ARP-Cache gelöscht und die Kommunikation wird nur verzögert ausgeführt oder bricht ab. Für
	einen effizienten Einsatz muss die <i>ARP Aging Time</i> > der
	ReceiveTimeouts der verwendeten Protokolle sein.

Seite 26 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 4 Inbetriebnahme

Bezeichnung	Beschreibung
MAC Learning	Mit MAC Learning und ARP Aging Time stellt der Anwender ein, wie schnell eine MAC-Adresse gelernt werden soll.
	 Folgende Einstellungen sind möglich: konservativ (Empfohlen): Wenn sich im ARP-Cache bereits MAC-Adressen von Kommunikationspartnern befinden, so sind diese Einträge für die Dauer von mindestens 1 mal ARP Aging Time bis maximal 2 mal ARP Aging Time verriegelt und können nicht durch andere MAC-Adressen ersetzt werden. tolerant: Beim Empfang einer Nachricht wird die IP-Adresse in der Nachricht mit den Daten im ARP-Cache verglichen und die gespeicherte MAC-Adresse im ARP-Cache sofort mit der MAC- Adresse aus der Nachricht überschrieben. Die Einstellung tolerant ist zu verwenden, wenn die Verfügbarkeit der Kommunikation wichtiger ist als der sichere Zugriff (authorized access) auf die Steuerung.
ICMP Mode	Standardeinstellung: konservativ Das Internet Control Message Protocol (ICMP) ermöglicht den
	höheren Protokollschichten, Fehlerzustände auf der Vermittlungsschicht zu erkennen und die Übertragung der Datenpakete zu optimieren.
	Meldungstypen des Internet Control Message Protocol (ICMP), die von dem Systembusmodul unterstützt werden: • keine ICMP-Antworten
	Alle ICMP-Befehle sind abgeschaltet. Dadurch wird eine hohe Sicherheit gegen Sabotage erreicht, die über das Netzwerk erfolgen könnte.
	 Echo Response Wenn Echo Response eingeschaltet ist, antwortet der Knoten auf einen Ping-Befehl. Es ist somit feststellbar, ob ein Knoten erreichbar ist. Die Sicherheit ist immer noch hoch.
	 Host unerreichbar Für den Anwender nicht von Bedeutung. Nur für Tests beim Hersteller.
	 alle implementierten ICMP-Antworten Alle ICMP-Befehle sind eingeschaltet. Dadurch wird eine genauere Fehlerdiagnose bei Netzwerkstörungen erreicht.
	Standardeinstellung: Echo Response

Tabelle 12: Konfigurationsparameter, Register **Modul**

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 27 von 40

4 Inbetriebnahme X-SB 01

4.3.2 Register **Routings**

Das Register **Routings** enthält die Routing-Tabelle. Diese ist bei neu eingefügten Modulen leer. Es sind maximal 8 Routing-Einträge möglich.

Element	Beschreibung
Name	Bezeichnung der Routing-Einstellung
IP Adresse	Ziel IP-Adresse des Kommunikationspartners (bei direktem Host-Routing) oder Netzwerkadresse (bei Subnet-Routing) Wertebereich: 0.0.0.0 255.255.255.255 Standardwert: 0.0.0.0
Subnet Mask	Definiert Ziel-Adressbereich für einen Routing-Eintrag. 255.255.255.255 (bei direktem Host-Routing) oder Subnet Mask des adressierten Subnetzes. Wertebereich: 0.0.0.0 255.255.255.255 Standardwert: 255.255.252.0
Gateway	IP-Adresse des Gateways zum adressierten Netzwerk. Wertebereich: 0.0.0.0 255.255.255.255 Standardwert: 0.0.0.1

Tabelle 13: Routing Parameter

Seite 28 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 5 Betrieb

5 Betrieb

Das Modul wird in einem HIMax Basisträger betrieben. Eine besondere Überwachung ist nicht erforderlich.

5.1 Bedienung

Die Bedienung direkt am Modul selbst ist nicht vorgesehen.

Die Bedienung des Moduls erfolgt vom PADT aus. Einzelheiten hierzu in der Dokumentation von SILworX.

5.2 Diagnose

Der Zustand des Moduls wird über die LEDs auf der Frontseite des Moduls angezeigt, siehe Kapitel 3.5.4.

Die Diagnosehistorie des Moduls kann zusätzlich mit dem Programmierwerkzeug SILworX ausgelesen werden.

Wird ein Modul in einen Basisträger gesteckt, erzeugt es während der Initialisierung Diagnosemeldungen, die auf Fehlfunktionen wie falsche Spannungswerte hinweisen.

Diese Meldungen deuten nur dann auf einen Fehler des Moduls hin, wenn sie nach dem Übergang in den Systembetrieb auftreten.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 29 von 40

6 Instandhaltung X-SB 01

6 Instandhaltung

Defekte Module sind gegen Module des gleichen Typs oder eines zugelassenen Ersatztyps auszutauschen.

Beim Austausch von Modulen sind die Angaben im Systemhandbuch HI 801 000 D und Sicherheitshandbuch HI 801 002 D zu beachten.

6.1 Instandhaltungsmaßnahmen

Für Module sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen:

- Wiederholungprüfung (Proof-Test).
- Laden weiterentwickelter Betriebssysteme.

6.1.1 Wiederholungsprüfung (Proof-Test)

Für HIMax Module muss die Wiederholungsprüfung (Proof-Test) in einem Intervall erfolgen, welches dem applikationsspezifisch notwendigen Safety Integrity Level (SIL) entspricht. Für weitere Informationen siehe Sicherheitshandbuch HI 801 002 D.

6.1.2 Laden weiterentwickelter Betriebssysteme

Im Zuge der Produktpflege entwickelt HIMA die Betriebssysteme von Modulen weiter. HIMA empfiehlt, geplante Anlagenstillstände zu nutzen, um aktuelle Betriebssystemversionen auf die Module zu laden.

Die Betriebssystemversionen von Modulen werden im SILworX Control Panel angezeigt. Die Typenschilder zeigen die Version des ausgelieferten Stands, siehe Kapitel 3.4.

Bevor Betriebssysteme auf Module geladen werden, müssen die Kompatibilitäten und Einschränkungen der Betriebssystemversionen auf das System geprüft werden. Dazu sind die jeweils gültigen Release-Notes zu beachten. Betriebssysteme werden mit SILworX auf Module geladen, die sich dazu im Zustand STOPP befinden müssen.

Seite 30 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 7 Außerbetriebnahme

7 Außerbetriebnahme

Das Modul durch Ziehen aus dem Basisträger außer Betrieb nehmen. Einzelheiten dazu im Kapitel *Einbau und Ausbau des Moduls*.

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 31 von 40

8 Transport X-SB 01

8 Transport

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen die Komponenten in Verpackungen transportieren.

Die Komponenten immer in den originalen Produktverpackungen lagern. Diese sind gleichzeitig ESD-Schutz. Die Produktverpackung allein ist für den Transport nicht ausreichend.

Seite 32 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 9 Entsorgung

9 Entsorgung

Industriekunden sind selbst für die Entsorgung außer Dienst gestellter Hardware verantwortlich. Auf Wunsch kann mit HIMA eine Entsorgungsvereinbarung getroffen werden.

Alle Materialien einer umweltgerechten Entsorgung zuführen.





HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 33 von 40

X-SB 01 Anhang

Anhang

Glossar

Beschreibung
Analog Input: Analoger Eingang
Analog Output: Analoger Ausgang
Address Resolution Protocol: Netzwerkprotokoll zur Zuordnung von Netzwerkadressen
zu Hardwareadressen
Kommunikation (-modul)
Cyclic Redundancy Check: Prüfsumme
Digital Input: Digitaler Eingang
Digital Output: Digitaler Ausgang
Elektromagnetische Verträglichkeit
Europäische Normen
Electrostatic Discharge: Elektrostatische Entladung
Feldbus
Funktionsbausteinsprache
Hardware
Internet Control Message Protocol: Netzwerkprotokoll für Status- und Fehlermeldungen
Internationale Normen für die Elektrotechnik
Leitungsschluss/Leitungsbruch
Media Access Control: Hardware-Adresse eines Netzwerkanschlusses
Programming and Debugging Tool (nach IEC 61131-3): PC mit SILworX
Protective Extra Low Voltage: Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung
Programmable Electronic System: Programmierbares Elektronisches System
Read: Auslesen einer Variablen
Identifikation eines Basisträgers (Nummer)
Eingänge sind für rückwirkungsfreien Betrieb ausgelegt und können in Schaltungen mit Sicherheitsfunktionen eingesetzt werden.
Read/Write: Spaltenüberschrift für Art von Systemvariable
Systembus (-modul)
Safety Extra Low Voltage: Schutzkleinspannung
Safe Failure Fraction: Anteil der sicher beherrschbaren Fehler
Safety Integrity Level (nach IEC 61508)
Programmierwerkzeug
Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
System.Rack.Slot: Adressierung eines Moduls
Software
Timeout
Write: Variable wird mit Wert versorgt, z. B. vom Anwenderprogramm
Watchdog: Funktionsüberwachung für Systeme. Signal für fehlerfreien Prozess
Watchdog-Zeit
<u>, </u>

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 35 von 40

Anhang X-SB 01

Abbildu	ungsverzeichnis	
Bild 1:	Typenschild exemplarisch	11
Bild 2:	Blockschaltbild	12
Bild 3:	Frontansicht mit LEDs	14
Bild 4:	Ansichten	20
Bild 5:	Connector Boards	21
Bild 6:	Modul einbauen und ausbauen	24

Seite 36 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

X-SB 01 Anhang

Tabellenv	verzeichnis	
Tabelle 1:	Zusätzlich geltende Handbücher	5
Tabelle 2:	Technische Daten der Service-Schnittstelle	13
Tabelle 3:	Technische Daten Systembus-Schnittstelle	13
Tabelle 4:	Blinkfrequenzen der LEDs	15
Tabelle 5:	Modul-Statusanzeige	16
Tabelle 6:	Redundanzanzeige	17
Tabelle 7:	Rack-Verbindungsanzeige	18
Tabelle 8:	Steckplatzanzeige	18
Tabelle 9:	Kommunikationsanzeige	19
Tabelle 10:	Produktdaten	20
Tabelle 11:	Beschreibung Connector Boards	21
Tabelle 12:	Konfigurationsparameter, Register Modul	27
Tabelle 13:	Routing Parameter	28

HI 801 006 D Rev. 10.01 Seite 37 von 40

Anhang X-SB 01

Index

Blockschaltbild	12	Leuchtdioden, LED	15
Connector Boards	21	Modul-Statusanzeige	16
Diagnose	29	Prozessorsystem	12
Kommunikationsanzeige	19	Schnittstellen	13
Rack-Verbindungsanzeige	18	Technische Daten	20
Redundanzanzeige	17	Service-Schnittstelle PADT	13
Steckplatzanzeige			13

Seite 38 von 40 HI 801 006 D Rev. 10.01

HANDBUCH X-SB 01

HI 801 006 D

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Germany

Telefon: +49 6202 709-0 +49 6202 709-107 E-Mail: info@hima.com

Erfahren Sie online mehr über HIMax:



www.hima.com/de/produkte-services/himax/